# DELPHION





No active tr.



PRODUCTS

**INSIDE DELPHION** 



My Account

Search: Quick/Number Boolean Advanced Der

## **Derwent Record**

View: Expand Details Go to: Delphion Integrated View

Tools: Add to Work File: Create new Worl

PDerwent Title:

Manufacturing procedure for polymer component e.g. prosthesis or orthesis, comprises exposing to electron flow at ambient temperature during cold

curing

**P**Original Title:

FR2803243A1: PROCEDE D'OBTENTION D'UNE PIECE EN MATERIAU POLYMERE, PAR EXEMPLE D'UNE PIECE PROTOTYPE, AYANT DES CARACTERISTIQUES AMELIOREES PAR EXPOSITION A UN FLUX

**ELECTRONIQUE** 

**P**Assignee:

ASSOC TRANSFERTS TECHNOLOGIES DU MANS Non-

standard company

**②** Inventor:

**DEVEAU J; NOIREAUX P; TESSON F;** 

PAccession/

2001-559449 / 200163

Update: § IPC Code:

B29C 71/04; B29C 67/04; B29L 31/00;

P Derwent Classes:

A35; D22; A96;

**®** Manual Codes:

A11-A02(Heating), A11-C02(Crosslinking, curing, vulcanisation), A11-C04E(Corona discharge, plasma treatment; irradiation surface treatment), A12-V02 (Prostheses), A12-V03(Equipment, splints, sutures), D09-

C01(Prostheses)

Abstract:

(FR2803243A) Novelty - Manufacture of polymer component comprises aggregating particles of polymer material by thermo-fusion, e.g. by laser, with or without metal core, and exposing it during cold curing stage to electron flow at ambient temperature, in controlled atmosphere and in position exposing its whole surface to flow to give its outer surface melting point at least 50 deg. C higher than the melting point of the initial polymer material.

Detailed Description - Manufacture of polymer component comprises aggregating particles of polymer material by thermo-fusion, e.g. by laser, with or without metal core, and exposing it during cold curing stage to electron flow at ambient temperature, in controlled atmosphere and in position exposing its whole surface to flow to give its outer surface melting point at least 50 degreesC higher than the melting point of the initial polymer material. The parameters and exposure to the electron flow are determined to give the component a surface skin, to fix its volume or to obtain a transitional layer from its outer surface to its core in a thermo-set or thermoelastic state. Prior to the cold curing stage the component can be injected with a reticulation agent, and afterwards it can be varnished, painted or subjected to pore-filling.

Use - Manufacture of biomedical polymer component e.g. for prosthesis or orthesis. Advantage - The procedure gives a component with enhanced thermomechanical properties for a wider range of applications.

Dwg.0/0

**P**Family:

PDF Patent

Pub. Date Derwent Update Pages Language IPC Code

FR2803243A1 \* 2001-07-06

200163

13 French

B29C 71/04

Manufacturing procedure for polymer component e.g. prosthesis or orthesis, comprises ex... Page 2 of 2

Local appls.: FR1999000016779 Filed:1999-12-30 (99FR-0016779)

**♥INPADOC** Legal Status: None

**Priority Number:** 

<b>Application Number</b>	Filed	Original Title		
FR1999000016779	1999-12-30	PROCEDE D'OBTENTION D'UNE PIECE EN MATERIAU POLYMERE, PAR EXEMPLE D'UNE PIECE PROTOTYPE, AYANT DES CARACTERISTIQUES AMELIOREES PAR EXPOSITION A UN FLUX ELECTRONIQUE		

Show extended polymer index

Accession Number	Туре	Derwent Update	Derwent Title
C2001-166496	С		
1 item found			

**8** Title Terms:

MANUFACTURE PROCEDURE POLYMER COMPONENT PROSTHESIS
COMPRISE EXPOSE ELECTRON FLOW AMBIENT TEMPERATURE COLD CURE

Pricing Current charges

Derwent Searches:	Boolean   Accession/Number   Advance	d
		_

Data copyright Thomson Derwent 2003

THOMSON

Copyright © 1997-2006 The Thor

Subscriptions | Web Seminars | Privacy | Terms & Conditions | Site Map | Contact U

19 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

#### INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE

**PARIS** 

11 Nº de publication :

2 803 243

(à n'utiliser que pour les commandes de reproduction)

21 Nº d'enregistrement national :

99 16779

(51) Int CI7: B 29 C 71/04, B 29 C 67/04 // B 29 L 31:00

(12) DEMANDE DE BREVET D'INVENTION

**A1** 

- 22 Date de dépôt : 30.12.99.
- (30) Priorité :

- (71) Demandeur(s): ASSOCIATION POUR LES TRANS-FERTS DE TECHNOLOGIES DU MANS Association loi de 1901 — FR.
- Date de mise à la disposition du public de la demande : 06.07.01 Bulletin 01/27.
- (56) Liste des documents cités dans le rapport de recherche préliminaire : Se reporter à la fin du présent fascicule
- 60 Références à d'autres documents nationaux apparentés :
- (7) Inventeur(s): NOIREAUX PATRICK, DEVEAU JEAN-NINE et TESSON FREDERIC.
- 73 Titulaire(s) :
- Mandataire(s): GERMAIN ET MAUREAU.
- PROCEDE D'OBTENTION D'UNE PIECE EN MATERIAU POLYMERE, PAR EXEMPLE D'UNE PIECE PROTOTYPE, AYANT DES CARACTERISTIQUES AMELIOREES PAR EXPOSITION A UN FLUX ELECTRONIQUE.
- Procédé d'obtention d'une pièce constituée par au moins un matériau polymère, selon lequel:
- c) on dispose dudif matériau, à l'état divisé, sous la forme de particules pouvant comprendre ou non un noyau métallique

tallique
d) on agrège les particules par thermo-fusion au moins partielle desdites particules, pour obtenir en volume ladite pièce

caractérisé en ce que, selon une étape de cuisson froide, on expose la pièce à un flux électronique, à température ambiante et sous atmosphère contrôlée, dans des conditions d'orientation relative de ladite pièce par rapport audit flux, permettant d'exposer la totalité de la surface apparente de ladite pièce audit flux.



La présente invention concerne l'obtention d'une pièce en exemplaire ou à usage unique, par exemple une pièce prototype, constituée 5 par au moins un matériau polymère, par exemple un matériau thermoplastique, en particulier polyamide 11 ou 12.

De manière générale, pour d'obtenir une pièce telle que précédemment définie, on peut procéder au frittage d'une poudre :

- en disposant du matériau polymère retenu, dont le point de 10 fusion est par exemple voisin de 180-190°C, à l'état divisé, c'est-à-dire sous la forme de particules
  - en agrègeant les particules par thermo-fusion, au moins partielle, des particules du matériau polymère, pour obtenir en volume la pièce recherchée.
- -15 Les particules précitées peuvent ou non comprendre un noyau métallique.

En particulier, l'agrégation par themo-fusion des particules du matériau polymère est obtenue par l'exposition desdites particules à un faisceau lumineux d'un rayonnement monochromatique cohérent, du type 20 laser. La pièce est obtenue en volume, par formation et superposition de couches élémentaires finies, chaque couche élémentaire étant obtenue par frittage, en balayant une nappe de particules du matériau polymère avec le faisceau lumineux, selon un mode de balayage en correspondance avec la section de ladite pièce à l'endroit de ladite couche élémentaire ; cf. The Selective Laser Sintering Process - DTM corporation Brochure 1997.

Toute pièce prototype obtenue comme précédemment présente des propriétés mécaniques limitées, et de plus dans un domaine de températures relativement basses, par exemple n'excédant pas 100°C.

25

La présente invention a donc pour objet d'améliorer les propriétés thermo-mécaniques d'une pièce obtenue comme précédemment, pour élargir leur domaine de sollicitations, et donc la gamme d'utilisations ou applications de ladite pièce.

Conformément à l'invention, selon une étape de cuisson froide, on expose la pièce à un flux électronique, à température ambiante et sous 35 atmosphère contrôlée, dans des conditions d'orientation relative de ladite

pièce par rapport audit flux, permettant d'exposer la totalité de la surface apparente de ladite pièce audit flux.

En effet, par le protocole expérimental décrit ci-après, on a démontré que la cuisson froide précédemment définie permet au moins de 5 figer ou fixer la structure intime de la pièce obtenue par frittage, probablement par liaison chimique ou réticulation du polymère, entre les différentes particules déjà thermo-soudées. Cette fixation confère des propriétés thermo-mécaniques améliorées, dans une gamme de température plus importantes, par exemple au voisinage de 150 à 200°C.

A titre d'exemple, une pièce polyamide 6 (normalement fusible vers 200°C), traitée selon la présente invention, acquiert un module élastique supérieur à 20Mpa, et ce jusqu'à 300°C environ.

Par ailleurs, cette cuisson froide permet de diminuer, voire supprimer la porosité résiduelle de la pièce, au moins au niveau de sa surface extérieure ou apparente. Ceci permet de limiter, voire supprimer les opérations de finition, telles que vernissage, mise en peinture.

Un autre avantage de l'invention est la rapidité de la cuisson froide, comparée à d'autres modes de finition. Quelques minutes de cuisson froide suffisent pour conférer à la pièce les propriétés recherchées.

La présente invention présente encore les caractéristiques secondaires suivantes.

Pendant l'étape de cuisson froide, les conditions de l'exposition au flux électronique sont déterminées, notamment en fonction du matériau polymère pour :

- conférer à la pièce, à partir de sa surface extérieure, un point de fusion supérieur d'au moins 50°C au point du fusion du matériau polymère de départ
  - et/ou développer une peau d'une épaisseur de quelques centaines de microns à plusieurs centimètres, à la surface extérieure de la pièce
- 30 et/ou fixer seulement en volume la forme de la pièce

10

- et/ou obtenir une couche de transition par exemple de quelques centimètres, s'étendant à partir de la surface extérieure vers le cœur de la pièce, et ayant les caractéristiques dudit matériau polymère, mais à l'état thermo-durci ou thermo-élastique.
- 35 En pratique, les paramètres de l'exposition au flux électronique sont contrôlés par au moins l'un des paramètres suivants, à savoir, la

tension d'accélération exprimée en MV, et la dose d'exposition exprimée en kGy.

Le procédé selon l'invention peut être appliqué à tout matériau polymère, tel que polyamide, par exemple polyamide 11 et polyamide 12, polyéthylène, polyester, polyuréthane, et leurs copolymères.

L'étape de cuisson froide peut être suivie d'une opération de finition de la pièce, telle que vernissage, mise en peinture, ou comblement de porosité.

Selon un mode préféré d'exécution de l'invention, préalablement 10 à l'étape de cuisson froide, on imprègne la pièce avec un agent de réticulation choisi par exemple dans le groupe constitué par le triméthylolproprane triméthacrylate (TMPTMA) et le triallylcyanurate (TAC), pour réticuler le matériau polymère pendant l'étape de cuisson froide, sous l'action du flux électronique.

En pareil cas le poids de l'agent de réticulation représente entre 1 et 30%, et en particulier de 5 à 20% du poids du matériau polymère.

Préférentiellement, une pièce telle qu'obtenue précédemment peut recevoir une application biomédicale, par exemple comme une prothèse, orthèse et modèle opératoire.

20

30

15

La présente invention est maintenant décrite par référence aux exemples ci-après.

Exemple 1: pièce obtenue à partir d'une poudre de 25 polyamide 12

Des poudres de polyamide 12 (ayant une granulométrie de 10 à 20  $\mu$ m) sont agrégées par frittage laser, selon le procédé précédemment identifié) pour obtenir des pièces prototypes ayant une épaisseur de 20 à 30 mm. Ces pièces présentent une porosité résiduelle de l'ordre de 15 à 20%.

Ces pièces sont infiltrées avec un agent de réticulation de faible viscosité, par exemple du TMPTMA ou du TAC, à hauteur de 20 à 30% du poids de la pièce, sans phénomène majeur d'exsudation.

Les pièces ainsi infiltrées sont exposées à un flux électronique, 35 avec des doses comprises entre 50 et 200 kGy, avec un équipement Thompson Linac type Circe II, délivrant un flux de 10 MeV. Les pièces ainsi exposées sont ensuite évaluées qualitativement selon le Tableau I ci-après.

TABLEAU 1
Evaluation qualitative des pièces ionisées

Dose en kGy	Tenue à la scie		
Témoin	Fusion, découpe impossible La pièce se ressoude d'elle-même		
50	Fusion légère		
100	Absence de fusion		
200	Découpe très aisée		
	Matériau dur		

Ce tableau démontre bien l'évolution du matériau polymère de la pièce, d'un caractère thermo-plastique vers un caractère thermodur ou non fusible.

Des mesures par analyse thermique dynamique (DMA) ont permis de confirmer l'évolution positive du matériau polymère de ces pièces :

- les valeurs de module élastique à 155°C sont majorées de 30%
- la chute de module initiale à 80°C est supprimée.

15

5

**Exemple 2**: pièce obtenue à partir de poudres de différents matériaux polymères

La même pièce, à savoir un disque de 2 mm d'épaisseur et de 40 mm de diamètre, est obtenue par agglomération par frittage, par 20 compression d'une poudre de granulométrie de 120 μm, de divers matériaux polymères identifiés dans le Tableau II.

Ces pièces sont infiltrées avec divers agents de réticulation identifiés dans le Tableau II, à savoir TMPTMA, TMPTA (Trimethylolpropane triacrylate) TAC, TAIC (Triallyl isolcyanurate) à raison de 5 à 20 parties en poids de l'agent de réticulation, par rapport à la pièce, et ce dans une proportion déterminée pour éviter toute exsudation de l'agent de réticulation.

Les pièces ainsi infiltrées sont ensuite exposées à un flux électronique, avec l'équipement précédemment identifié, à 10 MeV et avec une dose de 50 kGy.

Les pièces ainsi traitées sont caractérisées par la mesure du 5 module élastique.

Les résultats obtenus sont exposés dans le Tableau II ci-après, dans lequel les lettres « EB » réfèrent à l'exposition au flux électronique.

TABLEAU II

Evaluation du module élastique après ionisation

Polymère	Agent de réticulation	Module élastique avant EB (MPa)	Module élastique après EB (MPa)
Polyéthylène	TMPTMA		1.6 10 <sup>-1</sup>
Polyester	TMPTMA	3 10 <sup>-3</sup>	3.4 10 <sup>-1</sup>
Polyurethane	TMPTA	3.2 10 <sup>-3</sup>	5 10 <sup>-1</sup>
Polyamide 2	TMPTA	10-4	6.3 10 <sup>-2</sup>
Polyamide 2	TAC	10 <sup>-4</sup>	6 10 <sup>-1</sup>
Copolyamide	TMPTA	3.10⁴	10-2
Copolyamide	TAIC	3.10-4	3 10-1

D'une manière générale, outre une amélioration notable de la valeur du module élastique, l'ensemble des pièces présente une très bonne conservation de leurs dimensions, dans un domaine de températures où, avant l'exposition au flux électronique, un fluage important voire une totale déformation était observée.

Ces observations s'accompagnent également de nouvelles propriétés de résistance à de nombreuses agressions chimiques :

- tenue aux solvants pour les polyamides
- 20 tenue à l'hydrolyse pour les polyuréthanes

10

## Exemple 3: influence du traitement par ionisation

Pour une même pièce, l'exposition à un flux électronique permet de moduler ses propriétés finales, au regard de deux paramètres liés aux caractéristiques techniques des équipements d'exposition à un flux électronique :

- la tension d'accélération ou voltage, en V

- la dose exprimée en kiloGray (kGy)

25

Un équipement Polymer Physik (D) de 150 keV/10kW permet la formation d'une fine peau homogène de surface, de l'ordre de 100 à 150 microns : ce qui suffit largement pour une protection contre les agressions 5 chimiques.

Un équipement Thompson Linac type Circe II de 10 MeV/10kW permet le traitement en masse de pièces dont l'épaisseur des parois peut atteindre jusqu'à 40 mm.

Le Tableau III illustre les résultats obtenus, suivis du module 10 élastique à 200°C (log G') pour une formulation associant polyéthylène (matériau polymère) et TMPTMA (agent de réticulation).

TABLEAU III

Evolution de log G' à 200°C après EB de 50 kGy

Influence de l'épaisseur de la peau de surface pour des pièces de 2mm

Témoin	150 keV (100µm)	280 keV (300µm)	10 MeV (2mm)
4,9	5,15	5,45	5,65

La dose exprimée en kiloGray permet quant à elle de contrôler la densité de réticulation dans le matériau polymère.

20 La combinaison de ces deux paramètres peut être avantageusement utilisée :

- faible énergie, pour former une peau fine, et forte dose, pour former un réseau très dense de réticulation. Le Tableau IV illustre l'intérêt de ces deux paramètres.

TABLEAU IV

Evolution de log G' à 200°C après EB à 150 keV

Influence de la dose et de l'agent de réticulation

	50 kGy	100 kGy	200 kGy
Polyéthylène	4,9	5,08	5,12
Polyéthylène/TMPTMA	5,12	5,25	5,35

La comparaison entre les tableaux III et IV met en évidence des valeurs de module élastique à 200°C quasi similaires, pour une même formulation traitée selon deux conditions :

- 150 keV et 200 kGy : soit une peau fine (100  $\mu$ m) et très réticulée
- 5 280 keV et 50 kGy : soit une peau plus épaisse (300  $\mu$ m) et peu réticulée

#### **REVENDICATIONS**

1/ Procédé d'obtention d'une pièce constituée par au moins un matériau polymère, selon lequel :

5

25

- a) on dispose dudit matériau, à l'état divisé, sous la forme de particules pouvant comprendre ou non un noyau métallique
- b) on agrège les particules par thermo-fusion au moins partielle desdites particules, pour obtenir en volume ladite pièce

caractérisé en ce que, selon une étape de cuisson froide, on expose la pièce à un flux électronique, à température ambiante et sous atmosphère contrôlée, dans des conditions d'orientation relative de ladite pièce par rapport audit flux, permettant d'exposer la totalité de la surface apparente de ladite pièce audit flux.

- 2/ Procédé selon la revendication 1, caractérisé en ce que, pendant l'étape de cuisson froide, les conditions de l'exposition au flux électronique sont déterminées, notamment en fonction du matériau polymère, pour conférer à la pièce, à partir de sa surface extérieure, un point de fusion supérieur d'au moins 50°C au point de fusion du matériau polymère de départ.
  - 3/ Procédé selon la revendication 1, caractérisé en ce que, pendant l'étape de cuisson froide, les paramètres de l'exposition au flux électronique sont déterminés, notamment en fonction du matériau polymère, pour développer une peau à sa surface extérieure.
- 4/ Procédé selon la revendication 1, caractérisé en ce que, pendant l'étape de cuisson froide, les paramètres de l'exposition au flux électronique sont déterminés, notamment en fonction du matériau
   30 polymère, pour fixer en volume la forme de la pièce
  - 5/ Procédé selon la revendication 1, caractérisé en ce que, pendant l'étape de cuisson froide, les paramètres de l'exposition au flux électronique sont déterminés, notamment en fonction du matériau polymère, pour obtenir une couche de transition s'étendant à partir de la

surface extérieure vers le cœur de la pièce, ayant les caractéristiques dudit matériau polymère, à l'état thermo-durci ou thermo-élastique.

- 6/ Procédé selon la revendication 2 à 5, caractérisé en ce que,
  les paramètres de l'exposition au flux électronique sont contrôlés par au moins l'un des paramètres suivants, à savoir, la tension d'accélération, exprimée en MV, et la dose d'exposition, exprimée en kGy.
- 7/ Procédé selon la revendication 1, caractérisé en ce que, le matériau polymère est choisi dans le groupe constitué par les polymères suivants, à savoir, polyamide, par exemple polyamide 11 et polyamide 12, polyéthylène, polyester, polyuréthanne, et leurs copolymères.
- 8/ Procédé selon la revendication 1, caractérisé en ce qu'on 15 procède à une opération de finition de la pièce, après l'étape de cuisson.
  - 9/ Procédé selon la revendication 1, caractérisé en ce que, l'opération de finition est choisie dans le groupe constitué par les opérations suivantes, à savoir vernissage, mise en peinture, comblement de porosité.

20

- 10/ Procédé selon la revendication 1, caractérisé en ce que, avant l'étape de cuisson froide, on imprègne la pièce avec un agent de réticulation, choisi pour réticuler le matériau polymère pendant l'étape de cuisson froide, sous l'action du flux électronique.
  - 11/ Procédé selon la revendication 10, caractérisé en ce que, l'agent de réticulation est choisi dans le groupe constitué par le triméthylolproprane triméthacrylate (TMPTMA), le triallylcyanurate (TAC).
  - 12/ Procédé selon la revendication 10, caractérisé en ce que, le poids de l'agent de réticulation représente entre 1 et 30%, et en particulier de 5 à 20%, du poids du matériau polymère.
- 13/ Procédé selon la revendication 1, caractérisé en ce que l'agrégation, par thermo-fusion des particules du matériau polymère, est

obtenue par exposition desdites particules à un faisceau lumineux d'un rayonnement monochromatique cohérent, du type laser.

14/ Procédé selon la revendication 13, caractérisé en ce que, la pièce est obtenue en volume, par formation et superposition de couches élémentaires finies, chaque couche élémentaire étant obtenue par frittage en balayant une nappe de particules du matériau polymère avec le faisceau lumineux, selon un mode de balayage en correspondance avec la section de ladite pièce à l'endroit de ladite couche élémentaire.

10

15/ Pièce susceptible d'être obtenue par un procédé selon l'une quelconque des revendications 1 à 14.

16/ Utilisation d'une pièce selon la revendication 15, dans une
 application biomédicale, par exemple comme prothèse, orthèse et modèle opératoire.



RAPPORT DE RECHERCHE PRÉLIMINAIRE 2803243

N° d'enregistrement national

FA 582614 FR 9916779

établi sur la base des dernières revendications déposées avant le commencement de la recherche

	INDUSTRIELLE	s avant le commencement d	le la recherch	e FR 9916779
DOC	UMENTS CONSIDÉRÉS COM	ME PERTINENTS	Revendication(s)	Classement attribué à l'invention par l'INPI
atégorie	Citation du document avec indication, er des parties pertinentes	n cas de besoin,		a raivention yai raver
E	US 6 107 008 A (JANKE CH AL) 22 août 2000 (2000-0 * le document en entier	18-22)	1,5,6, 13-15	B29C71/04 B29C67/04 B29L31/00
X	DATABASE WPI Section Ch, Week 8534, a Derwent Publications Ltd Class A17, AN 1985-20774 XP002148876 & JP 60 132744 A (NITTO	., London, GB; 0 '34! ELECTRIC IND CO).	1,7,8,15	
Y	15 juillet 1985 (1985-07 * abrégé *	-15)	3,5,10, 11,13, 14,16	
Y	US 4 226 687 A (SASAKI T 7 octobre 1980 (1980-10- * le document en entier	07)	3,5	
	PATENT ABSTRACTS OF JAPAI vol. 013, no. 145 (C-583 10 avril 1989 (1989-04-10 & JP 63 305151 A (SUMITON LTD), 13 décembre 1988 (1984)	), )) MO ELECTRIC IND	10,11	DOMAINES TECHNIQUES RECHERCHÉS (Int.CL.7) B29C
	WO 96 40002 A (MASSACHUSE TECHNOLOGY ;CHILDRENS MED 19 décembre 1996 (1996-12 * revendications 1,4,6 *	DICAL CENTER (US))	13,14,16	
1.	US 3 576 927 A (GREGORIAN 27 avril 1971 (1971-04-27 * le document en entier * 	')	1,7	
		-/		
	Oat	e d'achèvement de la recherche		Examinateur
		29 septembre 2000		∍y, X
X : particu Y : particu autre c A : arrière O : divulgi	rÉGORIE DES DOCUMENTS CITÉS  dièrement pertinent à tui seul  dièrement pertinent en combinaison avec un document de la même catégorie  plan technologique ation non-écrite lent intercalaire	T : théorie ou principe E : document de breve à la date de dépôt e de dépôt ou qu'à un D : cité dans la deman L : cité pour d'autres re	à la base de l'inve d bénéficiant d'un el qui n'a été publi ne date postérieur de aisons	ention e date antérieure lé qu'à cette date re.



### RAPPORT DE RECHERCHE PRÉLIMINAIRE

2803243 N° d'enregistrement national

établi sur la base des dernières revendications déposées avant le commencement de la recherche

FA	582614
FR	9916779

DOCU	IMENTS CONSIDÉRÉS COMMI	E PERTINENTS	Revendication(s) concernée(s)	Classement attribué à l'invention par l'INPI
atégorie	Citation du document avec indication, en car des parties pertinentes	s de besoin,		
\	EP 0 877 389 A (TOYO INK M 11 novembre 1998 (1998-11- * page 16, ligne 33 - lign revendications *	-11)	2-6	
\	GB 860 280 A (GENERAL ELEC 1 février 1961 (1961-02-01 * le document en entier *		1,7	
1	EP 0 644 345 A (SKF IND TR 22 mars 1995 (1995-03-22) * colonne 1, ligne 19 - li		2-8	
				DOMAINES TECHNIQUES RECHERCHÉS (Int.CL.7)
		·		
	Date	d'achèvement de la recherche		Examinateur
		29 septembre 20	00 Math	ney, X
X : par Y : par auti	CATÉGORIE DES DOCUMENTS CITÉS  liculièrement perlinent à tui seul  liculièrement perlinent en combinaison avec un  re document de la même catégorie  ère-plan technologique	E : document de l à la date de de	u'à une date postérie emande	ine date antérieure blié qu'à cette date